



平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年8月10日

上場会社名 TOWA株式会社

上場取引所 東大

コード番号 6315 URL <http://www.towajapan.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 西村 永和

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 管理本部長 (氏名) 岸本 昌利

TEL 075-692-0251

四半期報告書提出予定日 平成23年8月11日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第1四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第1四半期	4,009	△24.6	405	△57.0	388	△60.9	385	△59.5
23年3月期第1四半期	5,317	101.3	941	—	993	—	950	—

(注)包括利益 24年3月期第1四半期 314百万円 (△59.1%) 23年3月期第1四半期 768百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第1四半期	15.41	—
23年3月期第1四半期	38.02	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第1四半期	26,444	14,835	56.1
23年3月期	27,288	14,771	54.1

(参考)自己資本 24年3月期第1四半期 14,835百万円 23年3月期 14,771百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年3月期	—	0.00	—	10.00	10.00
24年3月期	—	—	—	—	—
24年3月期(予想)	—	0.00	—	—	—

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

現時点では平成24年3月期の期末配当を未定とさせていただきます。(「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」欄参照)

3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	9,000	△28.3	550	△79.6	500	△81.0	△110	—	△4.40
通期	19,000	△15.9	1,300	△68.0	1,200	△70.5	540	△85.6	21.59

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	24年3月期1Q	25,021,832 株	23年3月期	25,021,832 株
② 期末自己株式数	24年3月期1Q	9,091 株	23年3月期	9,091 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	24年3月期1Q	25,012,741 株	23年3月期1Q	25,013,179 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想等に関する詳細は、添付資料2ページ「(2)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
2. 平成24年3月期の期末配当につきましては、東日本大震災の影響や、半導体市場の動向等を見極める必要があることから、現時点では未定とさせていただきます。平成24年3月期第2四半期の決算発表時までを目処に検討し、あらためてお知らせする予定です。
3. 決算補足説明資料は当社ホームページに掲載しております。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結業績予想に関する定性的情報	2
2. サマリー情報（その他）に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
(3) 継続企業の前提に関する注記	8
(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	8
(5) 重要な後発事象	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、未曾有の大災害による急激な落ち込みによりマイナス成長を余儀なくされたものの、各産業において部品等のサプライチェーンの復旧が予想より早く立ち上がったことから、生産や輸出の持ち直しが期待できる状況にまで回復してまいりました。しかしながら、被災地では今なお深刻な状況が続き、加えて電力不足による生産活動への制限や、復興財源の確保から財政赤字の膨張が懸念されるなど、回復軌道に復帰するにはたくさんの課題を克服しなければならない状況にあります。

半導体業界におきましては、甚大な被害を受けた国内半導体メーカーが、その唯一無二の存在をあらためて国内外に示す結果となりました。また、各社の迅速かつ懸命な復旧活動は、予想をはるかに前倒しする時間軸で生産活動の再開を可能にし、年度後半に期待される需要増加にも対応できる見通しを立てるなど、逆境に対峙する力強い企業活動が行われました。LED市場では、節電や環境意識がさらに高まる中、スマートグリッド化社会の実現に向けた省エネ型オフィス・店舗でのLED照明の採用が本格的に行われました。

このような状況のもと当社グループでは、震災の影響を見極めると共に、海外半導体メーカーの投資動向を注視し、新しいアプリケーションに必要な半導体モルディング技術を積極的に提案するなどにより、製販一体となった事業活動を行ってまいりました。その結果、当社グループの当第1四半期連結累計期間における売上高は40億9百万円（前年同期比13億7百万円、24.6%減）、営業利益4億5百万円（前年同期比5億35百万円、57.0%減）、経常利益3億88百万円（前年同期比6億4百万円、60.9%減）、四半期純利益3億85百万円（前年同期比5億65百万円、59.5%減）となりました。

(2) 連結業績予想に関する定性的情報

連結業績予想につきましては、平成24年3月期第2四半期連結累計期間において559百万円の関係会社株式売却損を特別損失として計上する予定（詳細につきましては、平成23年6月23日付公表の「持分法適用関連会社の異動（譲渡）に関するお知らせ」をご参照ください。）であることから、平成23年6月23日付公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、業績予想を修正しております。

なお、平成23年5月13日の決算短信で公表しました業績予想との差異は以下のとおりです。

①平成24年3月期第2四半期（累計）連結業績予想数値の修正

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1株当たり 四半期純利益	
	百万円	百万円	百万円	百万円	円	銭
平成23年5月13日発表予想（A）	9,000	550	500	450	18	00
平成23年6月23日修正予想（B）	9,000	550	500	△110	△4	40
増減額（B－A）	0	0	0	△560		－
増減率（％）	0.0	0.0	0.0	－		－
（ご参考）前期第2四半期実績 （平成23年3月期第2四半期）	12,544	2,691	2,625	2,515	100	55

②平成24年3月期通期連結業績予想数値の修正

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益	
	百万円	百万円	百万円	百万円	円	銭
平成23年5月13日発表予想（A）	19,000	1,300	1,200	1,100	43	98
平成23年6月23日修正予想（B）	19,000	1,300	1,200	540	21	59
増減額（B－A）	0	0	0	△560		－
増減率（％）	0.0	0.0	0.0	△50.9		－
（ご参考）前期実績 （平成23年3月期）	22,592	4,067	4,064	3,751	150	00

2. サマリー情報（その他）に関する事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
該当事項はありません。
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
該当事項はありません。
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,141,735	4,101,826
受取手形及び売掛金	5,516,168	5,485,119
商品及び製品	672,783	751,647
仕掛品	1,875,706	2,100,761
原材料及び貯蔵品	184,573	228,812
その他	278,878	301,247
貸倒引当金	△836	△570
流動資産合計	13,669,011	12,968,845
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	12,095,881	12,067,655
減価償却累計額	△8,187,199	△8,238,790
建物及び構築物(純額)	3,908,682	3,828,865
機械装置及び運搬具	7,780,478	7,749,713
減価償却累計額	△6,375,463	△6,445,634
機械装置及び運搬具(純額)	1,405,015	1,304,079
土地	4,185,971	4,279,083
建設仮勘定	79,317	97,173
その他	2,033,467	2,051,314
減価償却累計額	△1,838,648	△1,845,653
その他(純額)	194,819	205,660
有形固定資産合計	9,773,805	9,714,862
無形固定資産	878,695	821,989
投資その他の資産	2,967,193	2,938,599
固定資産合計	13,619,694	13,475,451
資産合計	27,288,705	26,444,296
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,981,997	2,090,603
短期借入金	2,897,800	1,868,760
1年内返済予定の長期借入金	1,757,000	3,250,000
1年内償還予定の社債	36,000	36,000
未払法人税等	174,800	136,299
製品保証引当金	154,412	151,362
賞与引当金	411,204	240,920
役員賞与引当金	50,000	—
その他	1,038,343	1,066,540
流動負債合計	8,501,558	8,840,486

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
固定負債		
長期借入金	3,002,500	1,808,750
退職給付引当金	785,684	777,655
その他	227,849	182,196
固定負債合計	4,016,034	2,768,601
負債合計	12,517,592	11,609,087
純資産の部		
株主資本		
資本金	8,932,627	8,932,627
資本剰余金	462,236	462,236
利益剰余金	5,605,918	5,741,332
自己株式	△8,109	△8,109
株主資本合計	14,992,672	15,128,086
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	517,549	465,641
為替換算調整勘定	△739,109	△758,519
その他の包括利益累計額合計	△221,560	△292,877
純資産合計	14,771,112	14,835,209
負債純資産合計	27,288,705	26,444,296

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)
売上高	5,317,358	4,009,789
売上原価	3,380,795	2,620,647
売上総利益	1,936,563	1,389,141
販売費及び一般管理費	995,482	984,049
営業利益	941,080	405,092
営業外収益		
受取利息	2,133	8,495
受取配当金	9,281	12,452
持分法による投資利益	54,592	19,222
為替差益	21,580	—
補助金収入	1,589	21,324
雑収入	26,356	19,066
営業外収益合計	115,533	80,561
営業外費用		
支払利息	57,085	36,818
為替差損	—	45,011
雑損失	6,419	15,093
営業外費用合計	63,504	96,922
経常利益	993,109	388,730
特別利益		
貸倒引当金戻入額	5,366	—
固定資産売却益	—	1
特別利益合計	5,366	1
特別損失		
固定資産除却損	2,004	546
ゴルフ会員権評価損	2,800	—
特別損失合計	4,804	546
税金等調整前四半期純利益	993,670	388,186
法人税等	42,752	2,645
少数株主損益調整前四半期純利益	950,918	385,541
四半期純利益	950,918	385,541

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	950,918	385,541
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△84,649	△51,907
為替換算調整勘定	△115,537	△62,781
持分法適用会社に対する持分相当額	17,999	43,372
その他の包括利益合計	△182,186	△71,317
四半期包括利益	768,731	314,223
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	768,731	314,223
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

(5) 重要な後発事象

当第1四半期連結会計期間(自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)

当社は、平成23年6月23日開催の取締役会において、当社持分法適用関連会社であるSECRON Co., Ltd. (以下、SECRON社)の当社保有の全株式をSamsung Electronics CO., Ltd. (以下、SAMSUNG社)に譲渡することを決議し、平成23年7月6日に、SECRON社の株式180,000株(持分比率22.5%)を譲渡しました。

1. 株式譲渡の理由

SECRON社は、1993年11月にSAMSUNG社と当社とのジョイントベンチャーとして設立され、半導体製造装置の製造・販売を行っております。

本件は、当社とSAMSUNG社との協議の結果、SECRON社を通じた合弁関係の解消並びに当社が保有するSECRON社の全株式をSAMSUNG社に譲渡することについて合意したものであります。

これにより、当社とSAMSUNG社の約17年間にわたる資本提携関係は終了しますが、当社とSAMSUNG社及びSECRON社は、半導体や各種の事業領域においてさらに協力関係を強化してまいります。

2. 売却の概要

(1) 売却先企業の名称

Samsung Electronics CO., Ltd.

(2) 売却した関連会社の概要

名称: SECRON Co., Ltd.

事業の内容: 半導体製造装置の製造・販売

当社との取引関係: 当社は当該会社に技術供与を行うとともに、一部製品の製造を委託しております。

(3) 株式譲渡日: 平成23年7月6日

(4) 売却した株式の数: 180,000株

(5) 売却価額: 8,740,440千ウォン

(6) 売却後の持分比率: 0%

3. 損益に与える影響

第2四半期連結会計期間において、559百万円の関係会社株式売却損を特別損失として計上する予定です。